

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市大安區和平東路二段106號
聯絡人：陳家漪
電話：02-2737-7932
傳真：02-2737-7619
電子信箱：cchen22@nstc.gov.tw

受文者：中國醫藥大學

發文日期：中華民國115年4月17日
發文字號：科會產字第1150025290號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：2026未來科技獎徵件須知、2026未來科技獎暨參展報名資料表、2025未來科技獎獲
選名單

主旨：有關「2026台灣創新技術博覽會－未來科技館」辦理之未來
科技獎徵件自即日起至115年5月17日受理，請查照並轉知所
屬踴躍報名。

說明：

一、旨揭博覽會將於115年9月17日（星期四）至9月19日（星期六）於台北世貿一館展出，以成為國際研發交易樞紐平台為定位，由12部會展示前瞻技術能量，並邀請海外機構參展，共同展現我國創新技術能量。

二、未來科技獎徵件說明如下（請詳附件徵選須知）：

（一）報名資格：

- 1、須為本會、中央研究院、教育部、運動部、衛生福利部，前述任一部會補助之計畫成果。
- 2、為符合規定之領域範疇，鼓勵與國家重點發展方向接軌之計畫成果投件。

（二）報名方式與時程：

- 1、系統開放報名時間：即日起至115年5月17日（星期日）前由計畫主持人至未來科技館徵件網址（<https://award.futuretech.org.tw/>）>〔技術團隊〕線上登錄報名資料（請詳附件報名資料表）。
- 2、受理學校機構發函：115年5月18日（星期一）起，貴單位可於前述徵件網址 >〔產學窗口〕下載報名清單，並

由貴單位審核推薦，於115年5月21日（星期四）前函送本會。

(三)獲選獎勵：頒發「2026未來科技獎」獎盃、獎狀及獎金新臺幣1萬元整；獲獎技術若為本會計畫，將可列為計畫主持人申請本會計畫加分項目。另為促進國際交流與合作，將依團隊技術屬性提供海外展會或國際交流活動之機會以拓展國際合作商機。

三、本案聯絡窗口：陳小姐，電話(02)2576-2013，信箱：wenhua@mail.tca.org.tw

正本：專題研究計畫受補助單位（共254單位）

副本：中央研究院、教育部、運動部、衛生福利部、本會各處室及所屬機關（共27單位）、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家同步輻射研究中心、國家災害防救科技中心、國家太空中心、台北市電腦商業同業公會(均含附件)